(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平10-160700

(43)公開日 平成10年(1998)6月19日

(51) Int.Cl.4

G01N 27/409

27/416

微別記号

FΙ

G01N 27/58

27/46

371G

請求項の数6 OL (全8頁) 審査請求 有

(21)出願番号

(22)出願日

特顯平8-315936

平成8年(1996)11月27日

(71)出顧人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 鶴田 邦弘

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 掩本 智之 (外1名)

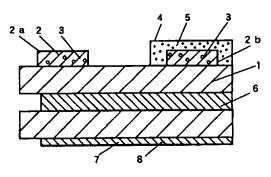
(54) 【発明の名称】 炭化水素検出センサの製造方法

(57)【要約】

【課題】 雰囲気中の炭化水素濃度を測定するための炭 化水素検出センサの製造方法に関し、その構成を簡素し て生産性を高めたものである。

【解決手段】 安定化ジルコニア焼結板1と、安定化ジ ルコニア焼結板1の表面に形成した2個の白金電極膜2 a、2bと、片側の白金電極膜2bの上部に積層した酸 化触媒膜4とから構成される。白金電極膜2a、2b は、高粘性有機溶剤に1.5~5wt%の酸化ビスマス粉 末3と多量の白金粉末2を混合したペーストの厚膜印刷 膜である。酸化触媒膜4は、高粘性有機溶剤に多量の白 金、酸化銅、酸化鉄、酸化ニッケル、酸化コバルト、酸 化マンガン、酸化ガリウム、酸化クロム、酸化チタンの 群から選択した少なくとも1種である酸化触媒粉末5を 混合したベーストの厚膜印刷膜である。白金電極膜2 a、2bと酸化触媒膜4は700~1000℃で同時に 焼成する。

- 安定化ジルコニア焼結板
- 2 a、2 b 白金電極膜
- 酸化ビスマス
- 酸化触媒膜
- 酸化触媒
- フォルステライト基板
- 白金ヒータ膜



【特許請求の範囲】

【請求項1】酸化イットリウム8モル%とジルコニア92モル%からなる安定化ジルコニア焼結板の表面に、白金に酸化ビスマスを1.5~5wt%混合した白金電極膜を2個厚膜印刷した後に、酸化触媒粉末を含有した酸化触媒膜を前記白金電極膜の片側上部に厚膜印刷して積層し、前記白金電極膜と前記酸化触媒膜を700~100℃で同時に焼成し、前記酸化触媒が白金、酸化銅、酸化鉄、酸化ニッケル、酸化コバルト、酸化マンガン、酸化ガリウム、酸化クロム、酸化チタンの群から選択した1種である炭化水素検出センサの製造方法。

【請求項2】酸化ビスマス量をBとし、酸化カドミニウム量をCとし、その混合比をC/Bとすると、0.1≦C/B≦1なる条件で混合した白金電極膜を有する請求項1記載の炭化水素検出センサの製造方法。

【請求項3】酸化触媒が、白金または酸化銅である請求項1記載の炭化水素検出センサの製造方法。

【請求項4】安定化ジルコニア焼結板と、前記安定化ジルコニア焼結板の片側表面に形成した2個の白金電極膜と、前記白金電極膜の片側上部に積層固定されており酸化触媒を主成分とした酸化触媒膜と、前記安定化ジルコニア焼結板の他面側に形成されており熱膨張係数が9~11×10-6(deg-1)の硝子膜と、前記硝子膜に積層固定したフォルステライト基板と、前記フォルステライト基板の他面側に形成したヒータ膜を備えた請求項1ないし3のいずれか1項記載の炭化水素検出センサの製造方法。

【請求項5】硝子膜が、酸化アルミナが3~7%、酸化ホウソが3~7%、酸化カルシウムが1~2%、酸化ストロンチウムが4~6%、酸化バリウムが0.2~1.5%、酸化ナトリウムが10~13%、酸化カリウムが4~8%、酸化チタンが6~9%、残部が酸化珪素である請求項4記載の炭化水素検出センサの製造方法。

【請求項6】酸化触媒膜が、酸化触媒の粒子群を耐熱繊 維束の内部に充填した構成のマットである請求項4記載 の炭化水素検出センサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、雰囲気中の炭化水 素濃度を測定するための炭化水素検出センサの製造方法 に関し、その構成を簡素化して生産性を高め、さらに小 型化、加熱電力の低減をはかったものである。

[0002]

【従来の技術】従来この種の炭化水素検出センサは、特開昭59-109856号公報に記載されているものが一般的である。このセンサは、図6に示すように簡体12の内部空間部に、白金電極膜10a、10bを両面に形成した酸素イオン導電性固体電解質9を配置し、白金電極膜10bの左側空間部分に酸化触媒11の粒子群を充填したものである。そして、通気性の有る蓋13a、

13bで筒体12を両側から挟みこみ、酸化触媒11の 粒子群および酸素イオン導電性固体電解質9がこぼれないようにしている。また、筒体12の周囲には加熱体1 4を配置し、酸素イオン導電性固体電解質9および酸化 触媒11の加熱に用いている。

【0003】一方、酸素イオン導電性固体電解質9に白金電極膜10a、10bを形成する同種ガスセンサに着目すると、特開平5-99894号公報に記載されているものがある。このガスセンサは、図7に示すように、3価以下の金属またはその酸化物を0.05~10.0重量%含有する酸素イオン導電性の固体電解質体15に、3価以下の金属またはその酸化物を0.05~10.0重量%含有する電極層16a、16bを積層し、得られた積層体を酸化性雰囲気中において焼成し、固体電解質体15と電極層16a、16bとを接合した構成である。そして3価以下の金属として、銅、ビスマス、亜鉛、カドミニウムから選択された少なくとも一種を使用することが記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来の炭化水素検出センサは、図6に示すように筒体12の内部空間部に酸化触媒11の粒子群を充填した構成であるため、酸化触媒11の粒子群の取り扱いが煩雑でその充填に多くの工数を要し、生産性が向上しない課題があった。また筒体12の内部空間部に酸素イオン導電性固体電解質9および酸化触媒11の粒子群を配置し、加熱体14を筒体12の周囲に配置した構成であるため、センサの大型化する課題があった。しかも加熱体14の熱が、効果的に酸素イオン導電性固体電解質9や酸化触媒11に伝達されにくく、加熱電力が大きい課題もあった。

【0005】一方、図7に示すような酸素イオン導電性 の固体電解質体15に電極層16a、16bを形成する 同種ガスセンサは、この技術を安定化ジルコニアの固体 電解質体に応用すると、安定化ジルコニアとの熱膨張係 数の一致や酸素イオン導電性が考慮された材料組成・製 法の電極膜になっていないため、安定化ジルコニアが割 れる、密着性がない、特性が得られないなどの課題があ る。以下、詳細にその内容を説明する。酸化ビスマス は、酸素イオン導電性に優れるが熱膨張係数が14×1 0-6 (deg-1) もあり、白金の9×10-6 (de g-1)、安定化ジルコニアの10×10-6(deg-1) と比べてその値が約1.4倍大きい。また、酸化ビスマ スは820℃で溶融し酸素イオン導電性に優れた結合材 となるが、焼成温度が低いと溶融せず結合材の役割をな さないし、焼成温度が高いと変質して酸素イオン導電性 の低下と結合力の低下が起こる性質がある。一方、酸化 銅や酸化カドミニウムは、熱膨張係数が約11~12× 10-6 (deg-1)であり白金や安定化ジルコニアより 1.1~1.2倍大きいが、酸素イオン導電性がほとん

どない欠点がある。このように、銅、ビスマス、亜鉛、カドミニウムの金属酸化物さらに金属を電極層に含有させた白金電極膜を安定化ジルコニアに形成するためには、安定化ジルコニアとの熱膨張係数の一致や酸素イオン導電性を考慮した最適な結合材組成と製造方法が必要であり、これらが最適でないとジルコニアが割れる、密着性がない、特性が得られないの課題が発生する。【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決するために、安定化ジルコニア焼結板の表面に、白金に酸化ビスマスを1.5~5wt%混合した白金電極膜を2個厚膜印刷した後に、酸化触媒粉末を含有とした酸化触媒膜を前記白金電極膜の片側上部に厚膜印刷して積層し、前記白金電極膜と前記酸化触媒膜を700~100℃で同時に焼成した。また酸化触媒は、融点1100℃以上の高活性材料である白金、酸化銅、酸化鉄、酸化ニッケル、酸化コバルト、酸化マンガン、酸化ガリウム、酸化クロム、酸化チタンの群から選択した少なくとも1種であるとしたものである。

【0007】上記発明によれば、酸化触媒膜は厚膜印刷という簡単な製法で白金電極膜に固定化されるため、取り扱いが簡単になり生産性が向上する。しかも白金電極膜は、安定化ジルコニアとの熱膨張係数の一致や酸素イオン導電性を考慮した結合材組成と製造方法であるため、高活性なセンサがジルコニア割れなどの不良品を製造することなく高い部留まりで得られる。

【0008】また本発明は上記課題を解決するために、 酸化触媒膜および白金電極膜付き安定化ジルコニア焼結 板と、ヒータ膜付きフォルステライト基板とを、熱膨張 係数が安定化ジルコニアおよびフォルステライト基板と 概略同じである硝子膜を介して接合固定したものであ る。そのため、ヒータ膜が効果的に安定化ジルコニア焼 結板や酸化触媒膜に伝達され、センサの小型化および加 熱電力の低減ができる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明は、酸化イットリウム8モル%とジルコニア92モル%からなる安定化ジルコニア 焼結板の表面に、白金に酸化ビスマスを1.5~5 mt% 混合した白金電極膜を2個厚膜印刷した後に、酸化触媒粉末を含有とした酸化触媒膜を前記白金電極膜の片側上部に厚膜印刷して積層し、前記白金電極膜と前記酸化触媒膜を700~1000℃で同時に焼成した構成と製法であり、前記酸化触媒が白金、酸化銅、酸化鉄、酸化ニッケル、酸化コバルト、酸化マンガン、酸化ガリウム、酸化クロム、酸化チタンの群から選択した少なくとも1種であるとしたものである。

【0010】そして酸化触媒は膜化して白金電極膜に積層化し同時焼成するため、簡単な製法で酸化触媒が固定でき、取り扱いが簡素化されて生産性が向上する。また、白金電極膜は安定化ジルコニアとの熱膨張係数の一

致や酸素イオン導電性を考慮した結合材組成と製造方法であるため、ジルコニア割れなどの不良品を製造することなく高い部留まりで高活性なセンサが得られる。また酸化触媒は、融点1100℃以上の高活性な酸化触媒であるため、検出感度の高いセンサが得られる。

【0011】さらに、白金電極膜は、酸化ビスマス量をB、酸化カドミニウム量をC、その混合比をC/Bとすると、 $0.1 \le C/B \le 1$ なる条件で両材料を混合したものである。

【0012】そして、白金電極膜に融点820℃の酸化 ビスマスとともに融点700℃の酸化カドミニウムをさ らに小量混合することでこれら結合材の融解性が向上 し、白金電極膜と安定化ジルコニア焼結板との密着性が 良くなって白金電極膜から安定化ジルコニア焼結板への 酸素伝達特性が向上する。そのため、検出感度の高いセ ンサが得られる。

【0013】また酸化触媒が、白金または酸化銅であるとしたものである。白金および酸化銅は、炭化水素の酸化能力が高い。しかも熱膨張係数が、白金は 9×10^{-6} (deg $^{-1}$)、酸化銅は 11×10^{-6} (deg $^{-1}$)であり、安定化ジルコニア焼結板の 10×10^{-6} (deg $^{-1}$)と概略同じある。従って、酸化触媒が白金電極膜に良好に固定化され、検出感度の高いセンサが得られ

【0014】さらに、ジルコニア焼結板と、前記ジルコ ニア焼結板の片側表面に形成した2個の白金電極膜と、 前記白金電極膜の片側上部に積層固定されており酸化触 媒を主成分とした酸化触媒膜と、前記ジルコニア焼結板 の他面側に形成されており熱膨張係数が9~11×10 -6 (deg-1)の硝子膜と、前記硝子膜に積層固定した フォルステライト基板と、前記フォルステライト基板の 他面側に形成したヒータ膜から構成としたものである。 【0015】そして、硝子膜は熱膨張係数がジルコニア 焼結板およびフォルステライト基板と概略同じであるた め、白金電極膜付きジルコニア焼結板とヒータ膜付きフ ォルステライト基板とが簡単に固定できる。また酸化触 媒は膜であるため簡単に白金電極膜に固定できる。従っ て、ヒータ膜が効果的にジルコニア焼結板や酸化触媒膜 に伝達され、センサの小型化および加熱電力の低減がで きる。

【0016】また、硝子膜が酸化アルミナが3~7%、酸化ホウソが3~7%、酸化カルシウムが1~2%、酸化ストロンチウムが4~6%、酸化バリウムが0.2~1.5%、酸化ナトリウムが10~13%、酸化カリウムが4~8%、酸化チタンが6~9%、残部が酸化珪素であるとしたものである。

【0017】そして、これら材料組成の硝子は、熱膨張係数が9~11×10⁻⁶ (deg⁻¹)でありジルコニア 焼結板とフォルステライト基板とを良好に接合固定できる。しかも、700~1000℃の焼成で接合固定でき

るため、白金電極膜や酸化触媒膜への影響が少なく検出 感度の高いセンサが得られる。

【0018】また、酸化触媒膜が、酸化触媒の粒子群を耐熱繊維束に内部に充填した構成のマットであるとしたものである。

【0019】そして、マットとすることで、酸化触媒膜は簡単に白金電極膜に固定でき、取り扱いが簡素化されて生産性が向上する。

【0020】(実施例)以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。

【0021】図1は、本発明の実施例である炭化水素検出センサの断面図である。炭化水素検出センサは、酸化イットリウム8モル%とジルコニア92モル%からなる安定化ジルコニア焼結板1と、安定化ジルコニア焼結板1の表面に形成した2個の白金電極膜2a、2bと、片側の白金電極膜2bの上部に積層した酸化触媒膜3とから構成される。白金電極膜2a、2bは、高粘性有機溶剤に小量の酸化ビスマス粉末3と多量の白金粉末2を混合したペーストの厚膜印刷膜である。酸化触媒膜3は、高粘性有機溶剤に多量の白金、酸化銅、酸化鉄、酸化ニッケル、酸化コバルト、酸化マンガン、酸化ガリウム、酸化クロム、酸化チタンの群から選択した少なくとも1種の酸化触媒粉末5を混合したペーストの厚膜印刷膜である。白金電極膜2a、2bと酸化触媒膜3は700~1000℃で同時に焼成する。

【0022】安定化ジルコニア焼結板1は、その片側表面に2個の白金電極膜2a、2bを形成しており、その他面側には熱膨張係数が $9\sim11\times10^{-6}$ (deg $^{-1}$)の硝子膜6を介してヒータ膜8付きフォルステライト基板7を固定している。

【0023】白金電極膜2a、2bおよびヒータ膜8cは、白金と硝子 $1\sim5$ wt%との混合物であるリード線固定材(記載せず)を介して白金リード線(記載せず)が固定されている。

【0024】材料について記す。白金電極膜2a、2b は、白金に混合された酸化ビスマス量をBとすると1. 5wt%≦B≦5wt%であり、必要に応じて酸化カドミニ ウムの量をCとしその混合比をC/BとするとO.1≦ C 'B≤1なる条件でさらに混合したものである。な お、これら値は焼成後の値である。硝子膜6は、酸化ア ルミナが3~7%、酸化ホウソが3~7%、酸化カルシ ウムが1~2%、酸化ストロンチウムが4~6%、酸化 バリウムが0.2~1.5%、酸化ナトリウムが10~ 13%、酸化カリウムが4~8%、酸化チタンが6~9 %、残部が酸化珪素である。この材料組成の硝子は、熱 膨張係数が9~11×10-6(deg-1)であるため、 安定化シルコニア焼結板とフォルステライト基板とを良 好に接合固定できる。しかも、700~1000℃の焼 成で良好に接合固定できるため、白金電極膜や酸化触媒 膜への熱影響が少ない。ヒータ膜8は、白金である。

【0025】動作について説明する。図1において、ヒータ膜8が直流電圧(記載せず)の印加により発熱し450℃に加熱されると、ジルコニア焼結板1および酸化触媒膜3はフォルステライト基板7および硝子膜6を介して450℃に加熱される。次に、炭化水素(例えば一酸化炭素)と酸素を含むガスがセンサに接触すると、酸化触媒膜3が配置された白金電極膜2b側では、炭化水素と酸素が酸化触媒膜3によって反応して炭化水素が消滅するとともに酸素濃度が減少する。一方、他方の白金電極膜2a側は、酸素がそのまま存在する。従って、白金電極膜2b側と白金電極膜2a側とで酸素濃度の差が生じて酸素が移動し、炭化水素濃度に対応したセンサ出力が生じる。

【0026】本発明の効果を、酸化触媒として白金を用いた炭化水素検出センサで確認した。

【0027】ジルコニア焼結板として、安定化ジルコニア (ZrO_2 の92モル%と Y_2O_3 の8モル%の固溶体)の粉末に有機溶剤を混合してシート状に成型した乾燥品を1400℃で4時間焼成し10mm角に切断した板を準備した。

【0028】白金電極膜用ペーストとして、白金の粉末 97wt%と酸化ビスマス粉末3wt%と高粘性有機溶剤1 9wt%の混合物を準備した。そしてジルコニア焼結板の 片面にこの白金電極膜用ペーストを厚膜印刷し、乾燥させた。

【0029】酸化触媒膜用ペーストとして、酸化触媒粉末である白金100wt%と高粘性有機溶剤19wt%の混合物を準備した。そして前述の乾燥済みの白金電極膜の片側に積層して、この酸化触媒膜用ペーストを厚膜印刷し乾燥させた。

【0030】また、フォルステライト製基板を準備し白金製ヒータ膜を片側に形成した。さらに硝子膜用ペーストとして、酸化アルミナが3~7%、酸化ホウソが3~7%、酸化カルシウムが1~2%、酸化ストロンチウムが4~6%、酸化バリウムが0.2~1.5%、酸化ナトリウムが10~13%、酸化カリウムが4~8%、酸化チタンが6~9%、残部が酸化珪素である硝子粉末60xt%と高粘性の有機溶剤40xt%の混合物を準備した。そして、この硝子膜用ペーストをフォルステライト製基板の他面側に厚膜印刷し、乾燥させた。その後、乾燥硝子膜を介してフォルステライト製基板とジルコニア焼結板とを積層した。

【0031】最後にこれら白金電極膜と酸化触媒膜からなる積層膜を、920℃で10分同時焼成した。白金電極膜は、この焼成により有機溶剤が除去されて白金97 wt%と酸化ビスマス3wt%の混合膜となるとともに、酸化ビスマスの溶融により白金粉末がジルコニア焼結板に密着固定され、溶融時の酸化ビスマスの体積膨張により多孔質な膜となる。一方、酸化触媒膜は、この焼成により有機溶剤が除去されて酸化銅の酸化触媒100wt%と

なるのだが、白金電極膜に混合されている酸化ビスマス が微量混入し、白金電極膜に強固に固定される。また硝 子膜は、この焼成により有機溶剤が除去されて硝子とな り、フォルステライト製基板とジルコニア焼結板とを接 合固定した。最後にリード線を付け完成である。

【0032】450℃において一酸化炭素濃度とセンサ 出力の関係を測定した結果を図2に示す。酸化触媒とし て白金を用いた本発明品は、一酸化炭素濃度に対応した センサ出力が生じていることがわかる。

【〇〇33】本発明の効果を、白金電極膜に混合される 酸化ビスマスの量を変化させた炭化水素検出センサで確 認した。なお酸化触媒は白金を用いている。

【0034】実験は、白金電極膜用ペーストとして、白 金粉末と酸化ビスマス粉末からなる固定分100wt%に 高粘性有機溶剤19배%を混合するに際し酸化ビスマス の量を変化させた混合物を使用した以外は、前述と同じ 構成、材料、製造方法である。

【0035】一酸化炭素濃度1000ppmの450℃に おいて、酸化ビスマス量とセンサ出力の関係を測定した 結果を図3に示す。

【〇〇36】白金電極膜に混合される酸化ビスマスが 1. 5~5wt%のセンサは、大きな値のセンサ出力が得 られた。一方、1.5wt%未満にすると、結合材である 酸化ビスマスが不足しているため、白金粉末とジルコニ ア焼結板との密着不良が発生してセンサ出力が極端に低 下した。また、5 mt%を越えると熱膨張係数の大きい酸 化ビスマスの影響でセンサ割れが起こり不良品が多発し た。以上のことより、酸化ビスマスは結合材としての役 割をはたすための混合量とそれにともなう熱膨張係数の 増大を考慮すると、1.5~5wt%が密着性が良好なセ ンサが得られる点で適切であり、特に2~5wt%は密着 性が優れる点で最適である。

【0037】本発明の効果を、白金電極膜と酸化触媒膜 からなる積層膜の焼成温度を変化させた炭化水素検出セ ンサで確認した。なお酸化触媒は白金を用いている。

【0038】実験は、白金電極膜と酸化触媒膜の積層膜 を同時焼成する温度を変化させた以外は、前述と同じ構 成、材料、製造方法である。

【0039】一酸化炭素濃度1000ppmの450℃に おいて、焼成温度とセンサ出力の関係を測定した結果を 図4に示す。

【0040】焼成温度が700~1000℃のセンサ は、密着性が良好であるため大きな値のセンサ出力が得 られた。一方、700℃未満では白金電極膜の焼成不充 分のため白金粉末とジルコニア焼結板との接触状態が悪 くなって密着不良が発生しセンサ出力が極端に低下し た。また1000℃を越えると白金電極膜に混合される 酸化ビスマスが変質を起こしてその酸素イオン導電性低 下と密着不良が発生しセンサ出力が極端に低下した。

【0041】以上のことより、積層膜の焼成温度は、結

合材として使用する酸化ビスマスの焼成温度の変化にと もなう結合力の変化を考慮すると、700~1000℃ が密着性が良好なセンサが得られる点で適切であり、特 に750~950℃が密着性が優れる点で最適である。 【0042】またこのことより、ジルコニア焼結板とフ オルステライト基板とを接合固定する硝子は、白金電極

膜焼成と同温度である700~1000℃で焼成する。 と、白金電極膜や酸化触媒膜への影響が少ないことがわ

【0043】本発明の効果を、白金電極膜に酸化カドミ ニウムをさらに混合しその混合割合を変化させた炭化水 素検出センサで確認した。なお酸化触媒は白金を用いて

【0044】実験は、白金電極膜用ペーストとして、白 金粉末と酸化ビスマス粉末と酸化カドミニウム粉末から なる固定分100wt%に高粘性有機溶剤19wt%を混合 するに際し、酸化ビスマスと酸化カドミニウムの混合比 の量を変化させた混合物を使用した以外は、前述と同じ 構成、材料、製造方法である。酸化カドミニウムは、融 点700℃、熱膨張係数12×10-6 (deg-1)で、 酸化ビスマスより低融点、低熱膨張係数である。

【0045】一酸化炭素濃度1000ppmの450℃に おいて、酸化ビスマスと酸化カドミニウムの混合比とセ ンサ出力の関係を、酸化ビスマスの混合量を変化させて 測定した結果を図5に示す。

【0046】酸化ビスマス量(B)と酸化カドミニウム 量(C)の混合比(C/B)が0.1~1のセンサは、 酸化ビスマス単独の場合と比較して大きな値のセンサ出 力が得られた。これは、低融点、低熱膨張係数の酸化力 ドミニウムをさらに混合することで両者の相乗効果が発 揮され、白金電極膜とジルコニア焼結板との接触状態が 良くなって密着性が一層向上し、白金粉末からジルコニ ア焼結板への酸素伝達特性が向上するためである。一 方、混合比 (C/B) が1. 0倍を越えると、酸化ビス マスのもつ優れた酸素イオン導電性特性が酸素イオン導 電性のない酸化カドミニウムにより低下して、白金粉末 からジルコニア焼結板への酸素伝達が悪くなり必要な電 極特性が得られない。また、混合比(C/B)が0.1 未満は両者の相乗効果が生じないため、センサ出力は増 大しないし密着性も向上しない。

【0047】以上のことより、酸化ビスマス量(B)と 酸化カドミニウム量(C)の混合比(C/B)は0.1 ~1が、両者の相乗効果で密着性が向上する、酸素伝達 特性が向上する点で適切である。

【0048】本発明の効果を、酸化触媒として各種金属 酸化物を用いた炭化水素検出センサで確認した。検討し た金属酸化物は、酸化鉄、酸化ニッケル、酸化コバル ト、酸化マンガン、酸化ガリウム、酸化クロム、酸化チ タンである。実験は、酸化触媒膜用ペーストとして、金 属酸化物粉末100wt%と高粘性の有機溶剤19wt%の 混合物を使用した以外は、前述と同じ構成・材料・製造 方法である。白金電極膜と酸化触媒膜からなる積層膜 は、これら金属酸化物がいずれも融点1000℃以上で あることを考慮して、920℃で10分同時焼成してい ス

【0049】一酸化炭素濃度1000ppmの450℃において、得られるセンサ出力を表1に示す。

[0050]

【表1】

金属酸化物	センサ出力(m v)
酸化銅	2 0
酸化鉄	1 1
酸化ニッケル	1 2
酸化コバルト	1 2
酸化マンガン	1 1
酸化ガリウム	9
設化クロム	7
酸化チタン	8

【0051】また発明の効果を、白金を酸化触媒として用い白金粒子群を耐熱繊維束に内ωt%に充填した構成のマット状酸化触媒膜で確認した。このマット状酸化触媒膜の本発明品は、一酸化炭素濃度1000ppmの450℃において、30mvの高センサ出力を得ることができた。

[0052]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように本発明の 炭化水素検出センサによれば、次の効果が得られる。

【0053】(1)酸化触媒は膜化して白金電極膜に積層化し同時焼成するため、簡単な製法で酸化触媒が固定でき、取り扱いが簡素化されて生産性が向上する。また白金電極膜は、安定化ジルコニアとの熱膨張係数の一致や酸素イオン導電性を考慮した結合材組成、製造方法であるため、ジルコニア割れなどの不良品を製造することなく高い部留まりで、高活性なセンサが得られる。さらに酸化触媒は、融点1100℃以上の高活性な酸化触媒であるため、検出感度の高いセンサが得られる。

【0054】(2)白金電極膜に酸化カドミニウムをさらに小量混合することで酸化ビスマスの融解性が向上

し、白金電極膜と安定化ジルコニア焼結板との密着性が 良くなる。そのため、白金電極膜から安定化ジルコニア 焼結板への酸素伝達特性が向上し、検出感度の高いセン サが得られる。

【0055】(3)炭化水素の酸化能力が高く熱膨張係数が概略同じの白金または酸化銅を、酸化触媒として使用したため、酸化触媒が白金電極膜に良好に固定化され、検出感度の高いセンサを得ることができる。

【0056】(4)安定化ジルコニアおよびフォルステライトと熱膨張係数が概略同じの硝子膜を使用したため、白金電極膜付き安定化ジルコニア焼結板とヒータ膜付きフォルステライト基板とが簡単に固定できる。また酸化触媒は膜であるため簡単に白金電極膜に固定できる。従って、ヒータ膜が効果的に安定化ジルコニア焼結板や酸化触媒膜に伝達され、センサの小型化および加熱電力の低減ができる。

【0057】(5)熱膨張係数が9~11×10⁻⁶(deg⁻¹) であり700~1000℃の焼成で接合固定できる硝子膜を使用したため、白金電極膜や酸化触媒膜への影響が少なく検出感度の高いセンサが得ることができる。

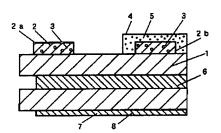
【0058】(6)マット状の酸化触媒膜にしたため、白金電極膜に簡単に固定でき、取り扱いが簡素化されて 生産性を向上することができる。また、酸化触媒膜の活性が高まり、センサ出力の高い高感度センサを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

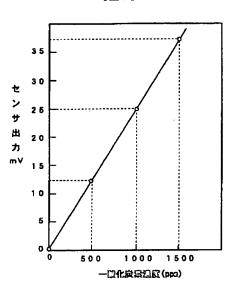
- 【図1】本発明の実施例の炭化水素検出センサの断面図
- 【図2】同炭化水素検出センサの効果特性図
- 【図3】同炭化水素検出センサの効果特性図
- 【図4】同炭化水素検出センサの効果特性図
- 【図5】同炭化水素検出センサの効果特性図
- 【図6】従来の炭化水素検出センサの断面図
- 【図7】従来の炭化水素検出センサの断面図 【符号の説明】
- 1 安定化ジルコニア焼結板
- 2 白金
- 2a、2b 白金電極膜
- 3 酸化ビスマス
- 4 酸化触媒膜
- 5 酸化触媒
- 6 硝子膜
- 7 フォルステライト基板
- 8 白金ヒータ膜

【図1】

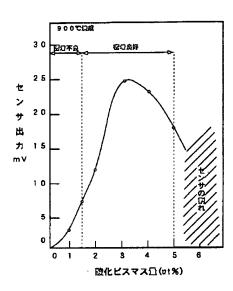
1 安定化ジルコニア負領版 2 自会 2 a、2 b 自会では 3 陸化ビスマス 4 陸化協師は 5 競化協師 6 発子は 7 フォルステライト芯板 8 自会ヒータは



【図2】



【図3】



【図4】

